要約書

第一の電極(102)にプラズマ処理が施される基体(101)を載置する。 基体(101)のプラズマ処理が施される面に対して磁場印加手段(103)により磁場を印加する。第一の電極(102)の外周囲に補助電極(104)を配置し、その裏面(105)にプラズマを励起する。プラズマ中の電子を補助電極(104)表面(105)から裏面(105)へ、且つ補助電極(104)の裏面(105)から表面(106)へとドリフトさせる。